# PATENT ABSTRACT

(11)Publication number :563-29919 A (43) Date of publication: 8 February 1988

(51) Int. Cl. H01G 4/18

The number of invention: 2

- (21) Patent application number: S61-172990
- (22) Filing date: 23 July 1986
- (71) Applicant: SHOWA DENKO K.K.

of 13-9, Shiba Daimon 1-chome, Minato-ku, TOKYO

(72) Inventor: Kazumi NAITO

c/o CORPORATE R/D CENTER, SHOWA DENKO K.K.,

2-24-25, Tamagawa, Ota-ku, TOKYO

(74) Agents: Masatake SHIGA, et al.

# (54) Title of Invention: Capacitor

# [SCOPE OF CLAIM]

[CLAIM 1] A capacitor, comprising one electrode made of a metal foil or metal bar having fine pores on its surface, a polymer layer which is provided in the pores as a dielectric body and the other electrode made of a semiconductor layer formed on the polymer layer.

[CLAIM 2] The capacitor, comprising one electrode made of a sintered metal, the polymer layer which is provided inside voids of the sintered metal as a dielectric body and the other electrode made of a semiconductor layer formed on the polymer layer.

# ⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-29919

⑤Int Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

砂公開 昭和63年(1988)2月8日

H 01 G 4/18

E-6751-5E

審査請求 未請求 発明の数 2 (全4頁)

❸発明の名称 コンデンサ

②特 願 昭61-172990

❷出 顧 昭61(1986)7月23日

70発明者 内藤

--- 美

東京都大田区多摩川2-24-25 昭和電工株式会社総合技

術研究所内

⑪出 願 人 昭和電工株式会社

東京都港区芝大門1丁目13番9号

70代 理 人 弁理士 志賀 正武 外2名

明 榴 🖠

1. 発明の名称

コンデンサ

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 表面に細孔を有する金属箔または金属棒を一方の電極とし、数綱孔に設けた百分子物質屬を誘電体とし、数高分子物質屬上に設けた半導体層を他方の電極とすることを特徴とするコンデンサ。
- (2) 焼結金属を一方の爾極とし、該焼結金鑑中の空隙部に設けた高分子物質別を誘性体とし、該高分子物質関上に設けた半導体層を他方の電極とすることを特徴とするコンデンサ。
- 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、高分子物質層を誘電体とした高容数 で周波数特性の良好なコンデンサに関する。

(従来の技術)

従来のフィルムコンデンサは、極勝フィルムに アルミニウム等の金融を凝着した版、多種に眷回 することによって形成されている。

他方、從来の電解コンデンサは、弁作用金属の 簡、棒、焼結体等の表面に設けた酸化皮膜を誘動 体として形成されている。

(発明が解決しようとする問題点)

前述したフィルムコンデンサの場合、極深フィルムの強度の問題から2μπ以下の呼みのフィルムを順低に製造することは極めて困難であるため、同体積で比較した場合、選解コンデンサより低容置で高低なものとなる。

一方、 電解コンデンサは、 波状電解質を使用した場合、 高周波特性がフィルムコンデンサより 悪く、 また固体 電解質を使用 した場合、 フィルムコンデンサより 耐電圧が悪い ものとなる。 さらに 電解コンデンサは、 極性があるため、 ある種の用途には 適さないという不備な 点がある。

(周題点を解決するための手段)

本雅明者は、このような問題を解決するために 鋭 怠研究した結集、表面積を大にする目的で作成 した観孔もしくは空隙部をもった金属館、金属棒、

特開昭63-29919(2)

金属焼結体等に表面に沿って高分子物質を誘電体別として形成し、さらに誤雑体層とに半導体圏を設けることにより、高容値で良好な高周波数性能を有し、高耐圧、原価な無極性コンデンサを作製できることを見い出し本発明を完成するに至った。

本発明に使用される金属とは、箔、棒、焼結体・等を形成できる金属であればいずれでもよい。また合金であってもよい。たとえば、アルミニウム、鉄、ニッケル、タンタル、銅、ニオブ、鶴、亜鉛、鉛等があげられるが必ずしもこれらに限定されないのはいうまでもない。

このような金属に、 表面積を大にする目的で組 孔をもしくは空腹部を作製する方法は、 金属棉の場合、 たとえばエッチングによって 金属焼精体の場合には、 焼結すること自体によって は、 焼精圧力、 温度等によって 細孔の 大きさ、 この 分子物質 解れ 導入される。

決定される。

さらに、半導体癌上にリード線との電気的接触をよくするために、 羽電体暦を設けてもよい。 弱 電体層としては、 別えば、 導電ペーストの固化、 メッキ、 金銭焼き、 耐熱性の 30 電制器 フィルムの 形成等により形成することができる。 導電ペース トとしては、 銀ペースト、 間ペースト、 アルミペ ースト、 カーボンペースト、 ニッケルペースト等 エッチングの方法として、たとえばアルミニウムの場合、直流印加あるいは交流印加の電解エッチング方法等が挙げられる。

本発明に使用される

高分子物質とは、誘電体としての性能をそなえているものであればいずれでもよく、たとえば、フッ素樹脂、アルキッド樹脂、アクリル樹脂、ポリエチレンテレフタレートなどのエステル系樹脂、ピニル樹脂、キシリレン樹脂、フェノール樹脂等が挙げられるが必ずしもこれらに限定されるものではない。

が好ましいが、これらは1 機を用いても2 種以上を用いてもよい。2 種以上を用いる場合、混合してきないの間として重ねてもよい。 珍聞ペーストを適用した後、空気中に放置するか、または加熱して固化せしめる。メッキとしては、ニッケルメッキ、 飼メッキ、 超メッキ、 アルミスウム、ニッケル、 鋼、 銀等が挙げられる。

以上のような構成の本発明のコンデンサは、例えば、樹脂モールド、樹脂ケース、金属製の外数ケース、樹脂のディッピング、ラミネートフィルムによる外装などの外装により各種用途のコンデンサ製品とすることができる。

図面は、この発明のコンデンサの「具体例を示すもので、図中符号1は一方の環境となるアルミニウムなどの金属値である。この金属節1の表面にはエッチング法により、相孔2…が形成されており、この超孔2…の表面に沿って高分子提導体図となる高分子設3が設けられている。また、この高分子数3上には他方の電板となる半外体約4

が設けられ、この半導体階4上には導体限5が設けられている。そして、金凤箱1および導体圏5にはそれぞれリード線6、7が接続され、これら全体を合成樹脂8で封ずることによってコンデンサ製品とされる。

#### (実施例)

以下実施例、比較例を示して本発明を更に詳しく説明する。

#### (実施舒1)

電子をかけけることでは、リートでは、10mのアルミンのでは、10mのアルミンのでは、20mのでは

#### (実施例4)

タンタル粉末の焼結体に実施例 1 と同様な操作を行いコンデンサを作製した。

#### (比较例1)

長さ18cm、巾1cmのポリ弗化ピニリデンの極 神フィルム(10μπ厚)にアルミニウムを放着 し9枚に折りたたんで金額化フィルムコンデンサ を得た。両板罐子を取り出した後樹脂封口した。

### (比較例2)

実施例1と同様なアルミニウム 答を ホウ酸とホウ酸アンモニウムの水溶液中で選気化学的に処理してアルミナ 誘電体層を形成した。 さらにアルミナ 講電体器を形成しないアルミニウム 箔を陰極とし、エチレングリコール・アジピン酸アンモニウム系の 対解 後を含ませたセパレーターをはさんで 樹脂到口し、電解コンデンサを作到した。

実质例および比較例で得られた各種コンデンサについて、容良、損失係数(tan ð)、等価直列抵抗(ESR)、耐電圧を測定した。結果を第1表に示す。

ルミニウム笛を改造し、80℃で30分反応させた。 符上に生じた二酸化鉛からなる半導体別を水で充分洗浄した後、100℃で減圧乾燥した。さらに、この上に銀ペーストを塗布し、端子リード機を取り出した後、樹脂封口してコンデンサを作・製した。

#### ( 実施 例 2 )

実施例1と同様な和孔をもったアルミニウム格に、キシリレンガスを導入し熱或合した。生じた 高分子誘電体上に、実施例1と同様にして半導体 関、専管体別を順に後回し、コンデンサを作製した。

#### (実施例3)

実施例1と同様な報孔をもったアルミニウム箔に、 六党化プロピレンと4 常化エチレンの共電合3 0を重量部をキープチルアルコール 7 0 重動部に溶解した溶液を塗布し1 2 0 ℃で減圧乾燥した。作製した高分子誘電体上に実施例1 と同様にして半導体層、 導電体層に積層し、コンデンサ作製した。

第 1 衰

		容量	ten 8 *	ESR**	耐電圧
		nF	%	Ω	V
実施例	1	204	0.4	0.30	310
s	2	239	0.4	0.30	290
"	3	245	0.4	0.28	300
u	4	183	0.4	0.34	320
比較例	1	18	0.2	0.97	620
	2	377	1.9	18	120

<sup>\* 120</sup>Hz での規定値

#### 〔発明の効果〕

本発明のコンデンサは、金鳳化フィルムコンデンサより、同体観で容量が大きくまた庭価であり、電解コンデンサより高周波数性能がよく、また固体電解コンデンサより高耐圧であり、しかも極性がないため利用価値がない。

## 4. 図面の簡単な説明

<sup>\*\*100</sup> KIIZ での制定値

# BEST AVAILABLE COPY

特開昭63-29919(4)

図面は、本発明のコンデンサの一具体例を示す 駅略断面図である。

1 … … 金麗箔、

3 … … 高分子膜、

4 … … 半導体間。

出願人 昭和電工株式会社

